



## ET 200SP Nuovo modulo misto 8DI/8DQ

02.05.2024

All'interno del portfolio ET 200SP, è ora disponibile il **modulo misto DI/DQ**; si tratta del primo modulo misto nel sistema I/O ET 200SP, ha 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali e permette di ottimizzare le configurazioni da un punto di vista di costi e spazio.

Il modulo **DI 8x/DQ 8x24VDC/0,5A ST** si integra a partire da TIA Portal V18 con [HSP0401](#); è anche possibile configurarlo tramite file GSD/GSDML e utilizzarlo, con IM 155-6 MF, su EtherNet/IP e Modbus TCP, realizzando la parametrizzazione nel MultiFieldbus Configuration Tool ([MFCT](#)).



Il manuale del prodotto è disponibile a questo [link](#).

### Codice di ordinazione

ET 200SP DI 8x/DQ 8x24VDC/0,5A  
ST

[6ES7133-6BH00-0BA0](#)

[www.siemens.com/et200sp](http://www.siemens.com/et200sp)